

募集要項

お仕事用語集

国内大手検査装置メーカー構内にて、半導体製品向け材料の、検査装置に組み込まれる SW の開発を行って頂きます。今回の SW の開発は、最初から開発するのではなく、既存製品の派生品を開発する事から、既存製品の SW の動きを最初に良く理解して頂き、その上で派生品向け SW を開発して頂きます。勿論ご自身の過去のご経験を生かして、新たなアイデアを取り入れて SW を開発する事も可能です。

今回は 2 案件で、それぞれ 3 ~ 4 グループ（合計 8 グループ程）に分かれて、各グループ毎のリーダーを募集します。（各案件のうち各 1 名は、全体的な取り纏めも行って頂きます。）各グループリーダーの下には、バイリンガルの onsite エンジニア（1 名）と、海外の開発センター内に所属するエンジニア（約 10 名）も統括して頂きます。従いまして、小プロジェクトのマネージメントも経験出来ますので、将来の仕事に対するステップアップにも貢献致します。

仕事

内容

【主な仕事内容】

- ・既存ソフトウェアの解析、及び新仕様に沿ったソフトウェアの開発

【必要なスキル】

- ・装置向けの組み込み系 SW 開発の経験
- ・ソフトウェア言語 = C (Linux ベース)
- ・X Windows、GTK, 又は VxWorks(T-Kernel)のいずれかの経験
- ・プロジェクト・マネージメントの経験
- ・英語によるコミュニケーションスキル
- ・電子顕微鏡（SEM）や光センサーの知識が有れば尚可

対象 面接確約スカウトメールを受け取られた方

となる

方

顧客先：東京又は茨城

【本社】東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル 15 階

勤務【本社アクセス】

地 都営地下鉄大江戸線「赤羽橋駅」より徒歩 3 分

都営地下鉄三田線「芝公園駅」より徒歩 7 分

JR「田町駅」より徒歩 10 分

※勤務地詳細は応募後にお伝えさせていただきます。

9:00～18:00（実働 8 時間） ですが、お客様とのビジネス状況により、始業開始時間は変更可能

勤務

です。

時間

雇用

正社員

形態

年収：600～900 万円

給与

※前職給与、経験、スキルなどを考慮の上、当社規定により決定します。

給与

700 万円（37 歳／経験 5 年）

例

昇給 給与改定年 1 回（本人の実績による）

待遇・各種社会保険完備

福利 社内研修制度／海外研修制度

厚生 残業手当（全額支給、但し一般社員のみ）

引っ越し費用補助

など

完全週休 2 日制（土・日）

祝日

年末年始休暇

休日・

夏季休暇

休暇

有給休暇

会社概要

事業概要

【事業分野】

今注目のエンジニアリング BPO で急成長中のグローバルカンパニーです。

航空機エンジン／民間・防衛航空機器／医療機器／石油・ガス設備／電力設備／自動車・輸送設備／半導体／通信／産業機器など幅広い産業分野で、名だたるグローバル企業に対し、9 カ国 7600 名以上の社員を擁し BPO 事業を展開しているグローバル・エンジニアリング・ソリューションカンパニー。

顧客との長期取引が語る高い信頼と技術力。ローカル＆グローバルをミックスさせたビジネスモデルによる多くのコストメリットを顧客に提供し続けている活気ある企業で、2014 年より日本の顧客向けの組織強化を図っています。



所在地

〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル 15 階

設立

1997 年

代表者

会長&CEO アジット プラブ

従業員数

7,800 名以上